



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

MEMS Engineer Forum 2018 出展概要 Vol.9 2018/4/23 版

MEF2018 の概要

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会議の名称 | The 10 th annual MEMS Engineer Forum (MEF) 2018 |
| 開催期日 | 2018 年 4 月 25 日 (水) ~26 日 (水) |
| 開催場所 | KFC ホール (東京・両国) 〒130-0015 東京都墨田区横網 (よこあみ) 1-6-1 http://www.tokyo-kfc.co.jp/accessmap.html |
| 主催 | MEMS パークコンソーシアム |
| 参加者予定者数 | 各日 400 名 |
| 来場料 | オーラルセッション・併設展示会とも無料) 懇親会は有料 (5,000 円税込) となります (一部、出展者特典もございます) |
| 予定講演数 | 23 件 (キーノート、招待講演者含)、パネルディスカッション 1 |
| 案内ホームページ | http://www.m-e-f.info/ |
| 展示会開催期間 | 2018 年 4 月 25 日 (水) ~26 日 (木) |
| 技術展示会場 | KFC ホール・アネックス |



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
 April 25-26 2018
 KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

一般展示基礎小間仕様

出展料 一般企業展示 250,000 円 (消費税別)
 アカデミック展示 50,000 円 (消費税別)
 ベンチャー企業展示 50,000 円 (消費税別)

出展者の特典

| | | 一般企業展示 | | アカデミック展示 | ベンチャー企業展示 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | 2018年1月31日までの早期申込 | 2018年2月1日以降の通常申込 | | |
| PR 支援 | ショートプレゼンテーション枠の使用権 | ○ | ○ | × | ○ |
| | MEF2018 予稿集への広告掲載 モノクロ 1 頁広告 *お申し込み順にて掲載ページを決めて参ります | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MEF2018 ウェブサイトへのバナー掲載 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MEF2018 セッション・展示会場内にロゴ掲載 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PR ビデオのループ上映 | ○ | × | × | × |
| 招待・優待 | MEF 懇親パーティへの招待 | 2 名様 | 1 名様 | × | × |
| | MEF2018 招待講演者との昼食席招待 | 4 名様 (一日 2 名様) | 2 名様 (一日 1 名様) | × | × |
| その他 | VIP ルーム使用権 (展示会場内に設営します) | ○ | ○ | ○ | ○ |



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018

April 25-26 2018

KFC Hall, Ryogoku, Tokyo

<http://www.m-e-f.info/>

★一般展示基礎小間サイズ

間口 1800mm×奥行 900mm×高さ 2100mm

基礎小間には以下を基本パッケージとします。ブースイメージ図をご参照下さい。

- ・バックパネル（表面：布状）
（間口 900mm x 高さ 2100mm、2 枚連結）
- ・社名板（スミ 1 色、統一書体）
- ・展示台（テーブルクロス、スカート布付）
（間口 1800mm x 奥行 900mm x 高さ 700mm）
- ・コンセント 500W（2 口付き）（電源コードはお持ちください）
- ・椅子 1 脚



バックパネルへの掲示につきましては、ピン・画鋏、パーティションフック（2.6cm 幅）等をご利用頂けます。（両面テープは使用不可です）

展示可能面積： 天地 1200mm x 幅 1600mm

★ベンチャー企業展示小間仕様

間口 1800mm×奥行 450mm×高さ 1800mm

基礎小間には以下を基本パッケージとします。ブースイメージ図をご参照下さい。

- ・バックパネル（間口 1800mm x 高さ 1800mm）
- ・バックパネル
- ・社名板（スミ 1 色、統一書体）
- ・展示台（間口 1800mm x 奥行 450mm x 高さ 700mm）



注) 出展者の対象：

設立 5 年以内のベンチャー企業

*企業との共同研究及び販売・PRを目的とする場合は、通常の一般展示をお願い致します。

バックパネルは会場のパーティションを利用しますことから、ピン、両面テープは利用できませんので、パーティションフック（3.5cm ほど、厚み調整可能）等をご持参ください。展示可能面積： 天地 900mm x 幅 1600mm

ベンチャー、アカデミア展示小間には電源が標準装備されておりません。

電源をご希望の場合は、500W（コンセント 2 個口）、追加 5,000 円で承ります。



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

★アカデミック展示小間仕様

間口 1800mm×奥行 450mm×高さ 1800mm

基礎小間には以下を基本パッケージとします。ブースイメージ図をご参照下さい。

- ・バックパネル (間口 1800mm x 高さ 1800mm)
- ・バックパネル
- ・社名板 (スミ 1 色、統一書体)
- ・展示台 (間口 1800mm x 奥行 450mm x 高さ 700mm)



注) 出展者の対象 :

高等専門学校、大学、国公立研究機関

*高等専門学校、大学、国公立研究機関、教育機関などからの研究成果紹介について単独出展 (企業等と合同出展ではない) していただけます。

*企業との共同研究及び販売・PRを目的とする場合は、通常の一般展示をお願い致します。

バックパネルは会場のパーティションを利用しますことから、ピン、両面テープは利用できませんので、パーティションフック (3.5cm ほど、厚み調整可能) 等をご持参ください。 展示可能面積: 天地 900mm x 幅 1600mm

ベンチャー、アカデミア展示小間には電源が標準装備されておりません。

電源をご希望の場合は、500W (コンセント 2 個口)、追加 5,000 円で承ります。



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
 April 25-26 2018
 KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

会場へのアクセス



●電車でのご利用

【地下鉄】

都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結。

【JR】

□JR中央・総武線「両国駅」東口より徒歩約6分。
 東口改札より線路沿いを千葉方面へ向かい、突き当たり大通りを左折し、ガードをくぐり、約200m先左手25階建てビル。

□JR中央・総武線「両国駅」西口より徒歩約7分。
 西口改札より両国国技館と江戸東京博物館の間の歩行者用通路に出て、車止めのある十字路を右折。両国中学校と江戸東京博物館の間のレンガ道を進み大通りを左折し、約50m先左手25階建てビル。



- KFC Hall
- KFC Hall Annex
- KFC Hall 2nd
- KFC Rooms [会議・研修室]
- KFCビル…3階
- KFCビル…3階
- KFCビル…2階
- KFCビル…10・11階

<http://www.tokyo-kfc.co.jp/access/>

会場へのアクセス (車両での来館)

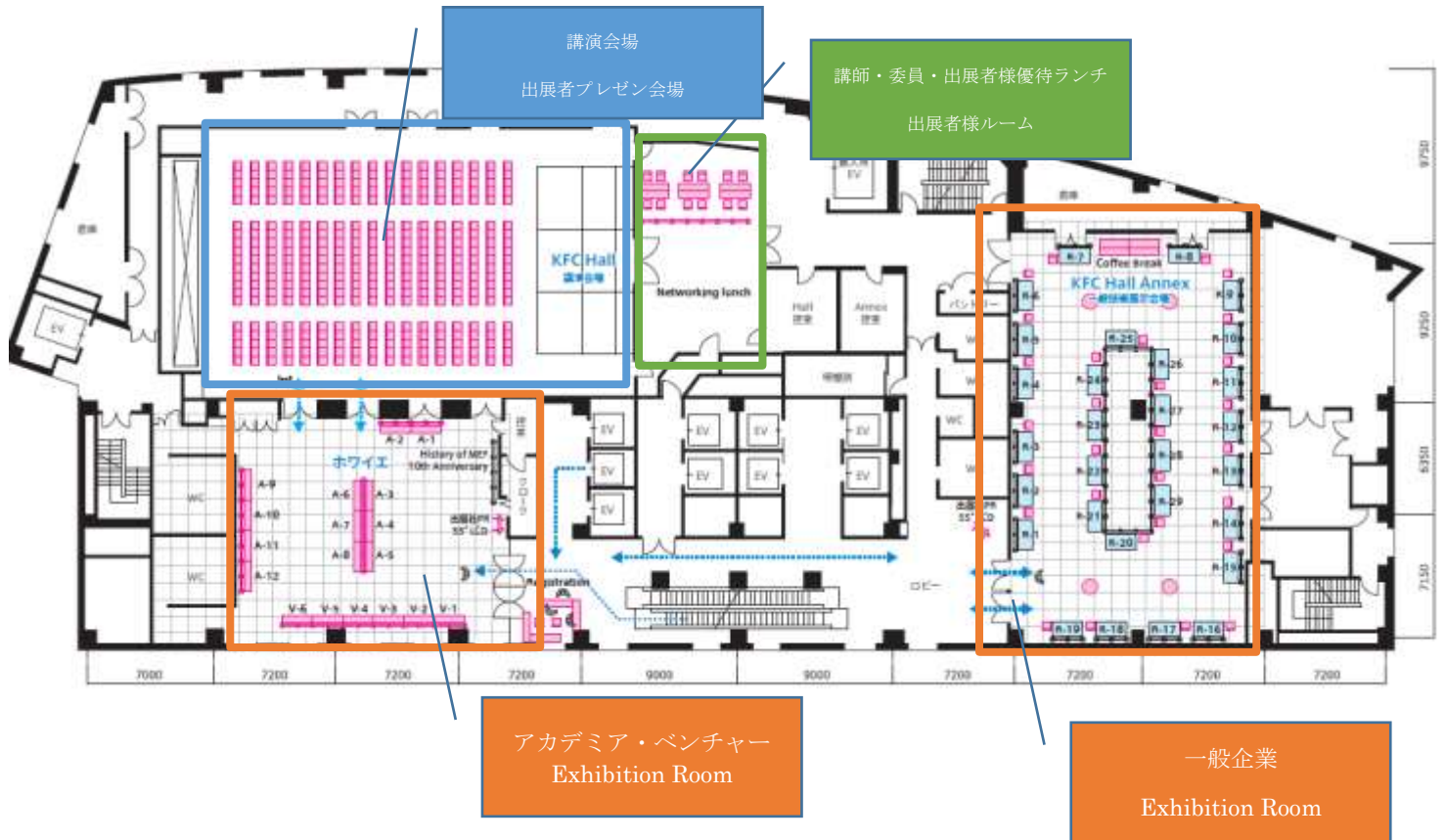




MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

3F 会場レイアウト (予定)

*展示会場は KFC ホールホワイエならびにアネックスです。

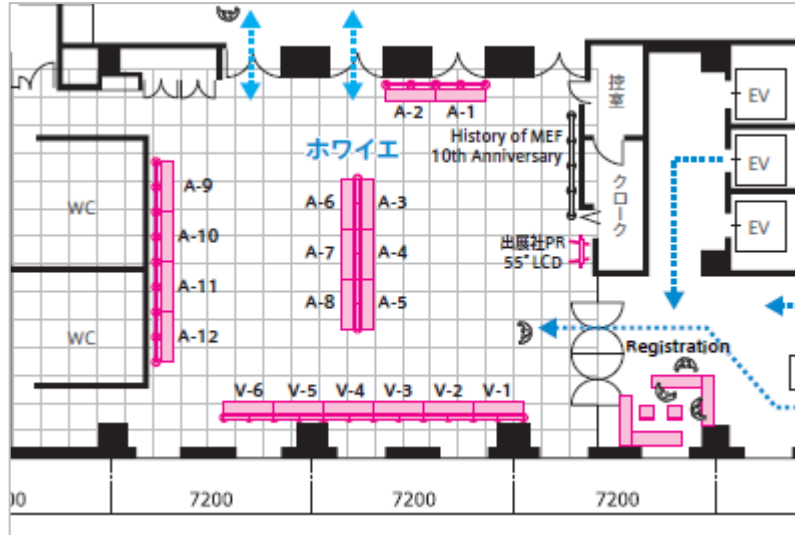




展示ブースレイアウト

1. ホワイエ (アカデミア・ベンチャー)

Foyer (Academia/Venture Exhibitors)



| カテゴリー | ブース | 会社名 | Affiliation |
|----------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Academia | A-01 | CEA LETI | CEA LETI |
| Academia | A-02 | UC San Diego Jacobs School of Engineering | UC San Diego Jacobs School of Engineering |
| Academia | A-03 | 東京大学 三宅研究室 | The University of Tokyo - Miyake Lab |
| Academia | A-04 | 4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム | 4-University Nano/Micro Fabrication Consortium |
| Academia | A-05 | 東北大学未来科学共同センター 桑野研究室 | Tohoku University - Kuwano Laboratory |
| Academia | A-06 | 東北大学 試作コインランドリ | Tohoku University - Hands-on-access fab. |
| Academia | A-07 | MEMSパークコンソーシアム | MEMS Park Consortium |
| Academia | A-08 | 東北大学 田中(秀)研究室 | Tohoku University - S. Tanaka Laboratory for Smart System Integration |
| Academia | A-09 | (一財)マイクロマシンセンター | Micromachine Center |
| Academia | A-10 | 特定非営利活動法人慣性センサ応用技術研究協会 | Technology Research Association for Inertia Sensors Applications |
| Academia | A-11 | 一般社団法人 次世代センサ協議会 | Japan Society of Next Generation Sensor Technology |
| Academia | A-12 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 | IEEE Sensors and Micromachines |
| Venture | V-01 | タッチエンス株式会社 | Touchence Inc. |
| Venture | V-02 | 株式会社オーギャ | Oga Inc. |
| Venture | V-03 | 株式会社イノバテスト・ジャパン | INNOVATEST JAPAN |
| Venture | V-04 | 株式会社M. T. C. | M. T. C. Co., Ltd. |
| Venture | V-05 | ボールウェーブ株式会社 | Ball Wave Inc. |
| Venture | V-06 | 株式会社リバネス | Leave a Nest Co., Ltd. |

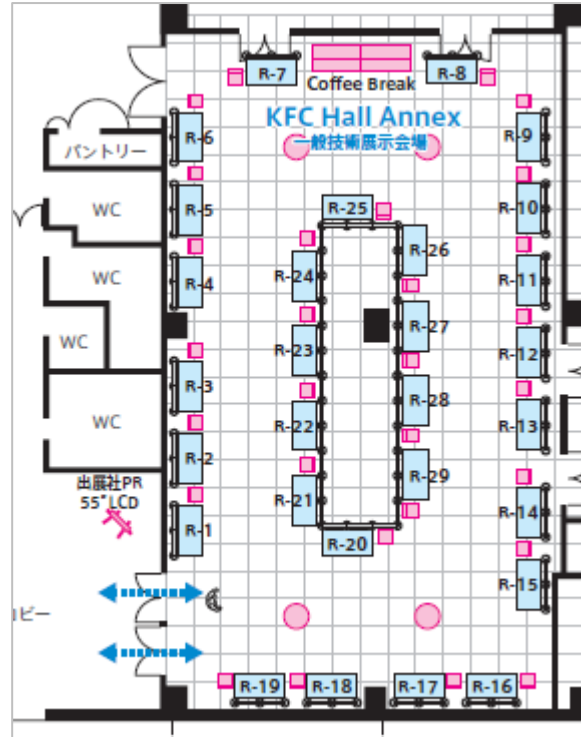


MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
 April 25-26 2018
 KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

展示ブースレイアウト

1. Hall Annex (一般企業)

Hall Annex (Regular Exhibitors)



| Category | Booth | 会社名 | Affiliation |
|----------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Regular | R-01 | ハイデルベルグ・インストルメンツ(株) | HEIDELBERG INSTRUMENTS |
| Regular | R-02 | ズース・マイクロテック株式会社 / 兼松PWS株式会社 | SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD. |
| Regular | R-03 | 六甲電子株式会社 | ROKKO ELECTRONICS CO., LTD. |
| Regular | R-04 | 新日本無線 / 日本無線 | New Japan Radio / Japan Radio |
| Regular | R-05 | 株式会社シリコンセンシングシステムズジャパン | Silicon Sensing Systems Japan, Ltd. |
| Regular | R-06 | SKグローバルアドバイザーズ株式会社 | SK Global Advisers Co., Ltd. |
| Regular | R-07 | SPPテクノロジーズ株式会社 | SPP Technologies Co., Ltd. |
| Regular | R-08 | Coventor Japan 合同会社 | Coventor Japan |
| Regular | R-09 | 協同インターナショナル/Silex Microsystems | Kyodo International/Silex Microsystems |
| Regular | R-10 | ZEISS | ZEISS |
| Regular | R-11 | 株式会社 アドバンステクノロジー | ADVANCED TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| Regular | R-12 | NTKセラミック株式会社 | NTK Ceramic Co., Ltd. |
| Regular | R-13 | 興研株式会社 | KOKEN LTD |
| Regular | R-14 | 株式会社ティ・デイ・シー | TDC CORP. |
| Regular | R-15 | 東京応化工業株式会社 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. |
| Regular | R-16 | 株式会社デンソー | DENSO CORPORATION |
| Regular | R-17 | 株式会社メムス・コア | MEMS CORE Co., Ltd. |
| Regular | R-18 | テクニスコ | TECNISCO LTD. |
| Regular | R-20 | ウシオ電機株式会社/PICOSUN JAPAN株式会社 | USHIO INC./Picosun Japan Co., Ltd. |
| Regular | R-19 | ハイソル株式会社 | HiSOL, Inc. |
| Regular | R-21 | PLAN OPTIK AG | PLAN OPTIK AG |
| Regular | R-22 | 旭化成株式会社 | Asahi KASEI Corporation |
| Regular | R-23 | 伊藤忠アビエーション株式会社/ACUTRONIC社 | ITOCHU Aviation Co., Ltd. /ACUTRONIC |
| Regular | R-24 | 横河電機株式会社 | Yokogawa Electric Corporation |
| Regular | R-25 | 株式会社ジーダット | Jedat Inc. |
| Regular | R-26 | インフィニオン テクノロジーズ ジャパン | Infineon Technologies |
| Regular | R-27 | ローム株式会社 | ROHM Co., Ltd. |
| Regular | R-28 | Xperi - Invensas | Xperi - Invensas |
| Regular | R-29 | 長野計器株式会社 | NAGANOKEIKI CO., LTD. |



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
 April 25-26 2018
 KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

一般展示・ベンチャー出展者特典

- *ショートプレゼンテーション枠の使用権
- 展示会コアタイム (4/25、4/26 それぞれ**昼食時前、午後休憩前**)
- ・1 出展者あたり **5分の持ち時間(厳守)** となります。
- ・プレゼンは原則として、**事務局 PC (Windows7, PowerPoint2013)** にてお願い申し上げます。
- ・プレゼンテーション資料は**極力英語**でご準備ください。
- ・プレゼンテーションタイトル(日英両方)を**4月10日(火)までに事務局**にご連絡ください。Webならびに参加者に配布されるハンドアウトに掲載いたします。
- ・プレゼンテーションを日本語でご予定の場合は、英語に同時通訳されます。
- ・プレゼンテーションデータは通訳者に事前に通訳を準備してもらいますので、**4月17日(火)までに事務局**にお送りください。出展者のプレゼンテーションデータは、MEFのWebには基本は掲載されません。
- ・ご発表当日は、リハーサル(映写確認 所要時間約1-2分)をお願いします。各日、下記時間帯に、会場(KFCホール)の演台にご参集ください。
- ・事務局PCに収納しましたデータはご発表後は削除させていただきます。

出展者によるプレゼンテーションスケジュール

| Presentation Date | Presentation Time | Presentation Order | Rehearsal | Language | 会社名 | Company |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 1 | 10:50-11:05 | Japanese | ハイデルベルグ・インストルメンツ(株) | HEIDELBERG INSTRUMENTS |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 2 | 10:50-11:05 | English | 六甲電子株式会社 | ROKKO ELECTRONICS CO., LTD. |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 3 | 10:50-11:05 | Japanese | ズース・マイクロテック株式会社 / 兼松PWS株式会社 | SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD. |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 4 | 10:50-11:05 | Japanese | 新日本無線 | New Japan Radio |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 5 | 10:50-11:05 | English | ZEISS | ZEISS |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 6 | 10:50-11:05 | Japanese | タッチエンス株式会社 | Touchence Inc. |
| 25-Apr | 12:20-13:00 | 7 | 10:50-11:05 | Japanese | 東京応化工業株式会社 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 1 | 13:00-13:15 | Japanese | Coventor Japan 合同会社 | Coventor Japan |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 2 | 13:00-13:15 | Japanese | 株式会社オーギャ | Oga Inc. |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 3 | 13:00-13:15 | English | PLAN OPTIK AG | PLAN OPTIK AG |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 4 | 13:00-13:15 | Japanese | SPPテクノロジーズ株式会社 | SPP Technologies Co., Ltd. |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 5 | 13:00-13:15 | Japanese | 株式会社 アドバンステクノロジー | ADVANCED TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 6 | 13:00-13:15 | English | 協同インターナショナル/Silex Microsystems | Kyodo International/Silex Microsystems |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 7 | 13:00-13:15 | Japanese | インフィニオン テクノロジーズ ジャパン | Infineon Technologies |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 8 | 13:00-13:15 | Japanese | NTKセラミック株式会社 | NTK Ceramic Co., Ltd. |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 8 | 13:00-13:15 | English | Xperi - Invensas | Xperi - Invensas |
| 25-Apr | 14:50-15:50 | 10 | 13:00-13:15 | Japanese | 株式会社ティ・デイ・シー | TDC CORP. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 1 | 11:05-11:20 | Japanese | 興研株式会社 | KOKEN LTD |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 2 | 11:05-11:20 | Japanese | 伊藤忠アビエーション株式会社/Acutronic社 | ITOCHU Aviation Co., Ltd. /ACUTRONIC |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 3 | 11:05-11:20 | English | 旭化成株式会社 | Asahi KASEI Corporation |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 4 | 11:05-11:20 | Japanese | テクニスコ | TECNISCO LTD. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 5 | 11:05-11:20 | Japanese | 株式会社メムス・コア | MEMS CORE Co., Ltd. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 6 | 11:05-11:20 | English | ボールウェーブ株式会社 | Ball Wave Inc. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 7 | 11:05-11:20 | Japanese | ウシオ電機株式会社/PICOSUN JAPAN株式会社 | USHIO INC./Picosun Japan Co., Ltd. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 8 | 11:05-11:20 | Japanese | 株式会社リバネス | Leave a Nest Co., Ltd. |
| 26-Apr | 12:10-13:10 | 9 | 11:05-11:20 | Japanese | 株式会社ジューダット | Jedat Inc. |



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

出展者特典

*Logo およびリンク無料掲載

- ① 出展お申込み並びに Logo データ受理後、アップロードいたします。
- ② 掲載期間は、掲載日から 1 年間となります。

データ送付先：mef_2018@semiconportal.com



出展者特典

*製品 PR ムービー ループ上映

- ① 20 分を上限とした出展各社のムービーを展示会場にて上映致します。
- ② 開催期間中常時上映します。

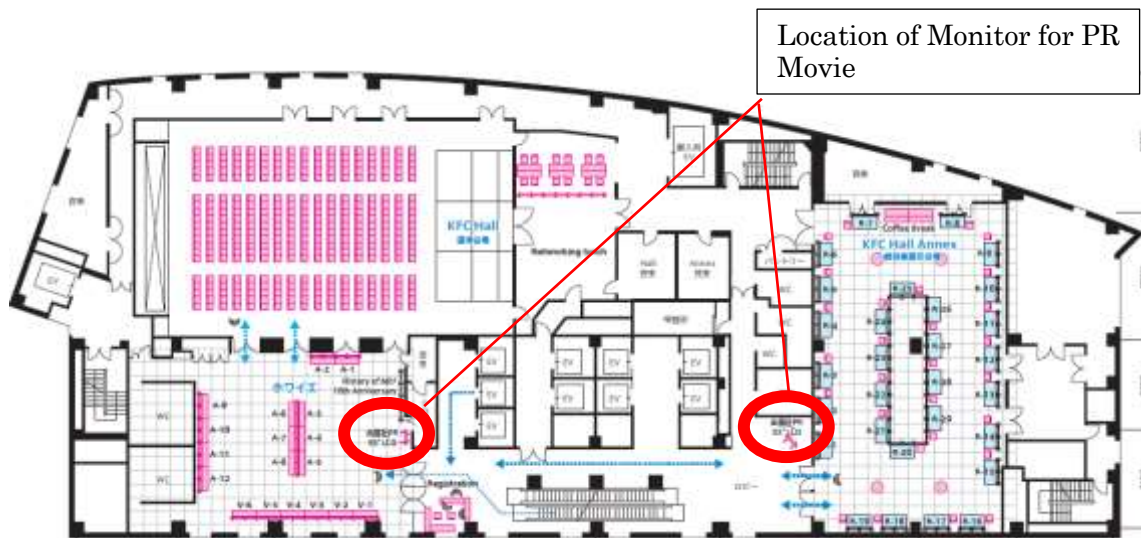
4月19日までにムービーのデータを事務局にお送りください。



投影用モニター仕様

55 インチ

縦横比はヨコ 16 : タテ 9 (実際のサイズ 横 1217mm、縦 685mm)





MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

出展者特典

*MEF Conference Handout (A4 モノクロ) への広告 (1 ページ) 出稿

広告申込締切：2018年3月31日

ハンドアウトサイズ 左右 207mm x 天地 296mm

広告サイズ：

テキストスペース 左右 186mm x 天地 270mm

ブリードサイズ 左右 202mm x 天地 296mm

フォント：すべてのフォントをアウトライン化

データ形式：EPS形式（ファイル名に半角の「%」は使用しないでください。）

*PDF/X-1a形式（フォント埋め込みのもの）、1-Bit TIFF（モノクロ）による送稿も可能

色指定：モノクロ原稿はグレースケール

原稿締切：4月4日

出展者特典

*MEF 懇親パーティ (4月25日) への招待

場所：第一ホテル両国 25F スカイバンケット「アジュール」

一般企業出展者の方には、4月25日の懇親パーティ（5000円、税込み）への招待枠があります。2018年1月31日までお申込みの場合は2名様まで、同2月1日以降のお申込みの場合は1名様まで、無料でご参加頂けます。

セミナーと懇親パーティがセットになっている招待枠 URL は追って出展者にお送り申し上げます。

*MEF 招待講演者とのランチョンへの招待

一般企業出展者の方には、4月25日、26日の両日、招待講演者とのランチョン（立食）への招待枠があります。2018年1月31日までお申込みの場合は4名様（1日2名様）まで、同2月1日以降のお申込みの場合は2名様（1日1名様）まで、ご参加頂けます。ランチにつきましては、今回、下記レストランでのランチョンとなりましたことから、ランチチケットの配布ではなく、会場前に受付を設置しまして、ご出欠を承ります。

ランチの場所

4月25日 2F 東天紅 個室

4月26日 1F レストランアゼリア

*なお、上記個室の数に限りがありますので先着とさせて頂きまして、もし満席になった場合には、各レストランでご使用可能なランチクーポンをお渡しいたします。

なお、追加でランチをご希望の場合は、1名様1,000円（消費税込）にてお承りします。

ご希望の方は、事前に事務局宛に枚数をお知らせ下さい。



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
 April 25-26 2018
 KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

***ミーティングルーム使用ついて**

出展者・スポンサーの方には、ミーティングルーム（2部屋、各部屋6~8名収容可）をご利用頂けます。（1時間枠）。先着順にて承りますが、部屋に限りがありますので、ご希望を承り、調整を要することもありますので、ご容赦ください。ミーティングルームご利用を希望される場合は、事務局宛に日時と概ねの人数をご連絡ください。

総合日程

■タイムテーブル

| | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | ### | |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------|-----|--|
| 24-Apr | | | | | | | | | | | Setup by organizer 16:00-18:30 | | | Setup by exhibitors 18:30-20:30 | | | | | |
| 25-Apr | Registra tion open 8:30- | MEF Presentation Session Break/Exhibit Hours (10:50-11:05) | | | Exhibitors Presentation Session 12:10-12:50 | | Exhibition Core Time/Lunch Break 12:50-13:40 | | MEF Presenta tion Session | Exhibitors Presentat ion Session 14:50- 15:50 | Break/ Exhibit Hours (15:50- 16:10) | | MEF Presentation Session | | Exhibits | | Reception 18:00-20:00 | | |
| | Set up by Exhibitors 8:00-10:40 | | | Exhibit Hours (10:40-18:00) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-Apr | Registra tion Exhibits open 8:30- | MEF Presentation Session Break/Exhibit Hours (11:05-11:20) | | | Exhibitors Presentation Session 12:10-12:50 | | Exhibition Core Time/Lunch Break 12:50-13:50 | | MEF Presentation Session Break/Exhibit Hours (15:15-15:30) | | | | | | | | | | |
| | | | | Exhibits (8:30-15:30) | | | | | | Tear down by exhibitors 15:30-17:00 | | Tear down by organizer 17:00-18:00 | | | | | | | |

■規定作業時間

出展各社の規定作業時間は、上記のタイムテーブル通りとなっております。
 時間厳守のうえ、作業を進めて下さい。

搬入・施工時間

4月24日（火） 18:30~20:30 まで、基礎小間工事後（18:30頃）に装飾可能です。
 *アカデミア、ベンチャーの方は、4月24日は19:30~20:30 となりますのでご容赦く
 ださい

搬入・施工時間

4月25日（水） 10:40 までに装飾作業を完了させて下さい。

搬出・撤去時間

4月26日（木） 15:30（搬出可能な時間）~17:00 まで（出展者様撤去）
 17:00~18:00（主催者側撤去）

■電力供給時間

4月24日（火） 18:30 から 20:30 まで
 4月25日（水） 8:00 から 19:00 まで
 4月26日（木） 8:00 から 17:00 まで



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

■宅急便受け取りと送付について

MEF2018 事務局では、事前の荷物のお預かりは行いません。宅急便を展示会場に直接発送する場合には、届け先欄に必ず会社名、受け取り担当者の携帯電話番号を明記し、出展者様の責任においてお受け取り下さい。

4月24日（火）正午～17：00 必着にてお送りください。

送付先記入例

〒130-0015 東京都墨田区横網（よこあみ）1-6-1
国際ファッションセンタービル 10F ホール管理室
MEF2018
〇〇〇〇〇〇〇〇（会社名）
受取担当者名〇〇〇〇〇
電話番号〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
4月24日午後必着

会場から宅急便を発送する場合は、受付にて送り状（ヤマト運輸着払いのみ）を用意しますのでご利用下さい。最終集荷時間は、4月26日（木）18：00 です。

■出展者受付について

出展者受付にて、各出展者様のパッケージ封筒をお受け取り下さい。各社様ハンドアウト（小冊子2部）と、一般企業展示の機関様には、講師・委員とのランチ参加券を枚数分同封しております。なお、出展者の方で、すでに事前登録されている方は、個人名入りのバッジを事前受付にお受け取り下さい。登録されていない出展者の方は、お名刺2枚をご持参頂き、EXHIBITOR バッジにお名刺1枚を入れてください。1枚は事務局保管用となります。なお、EXHIBITOR バッジでは聴講が出来ませんので、ご注意ください。

注意事項

電気・備品等

利用できる電源は、100V です。

各 500W、2 口までの基本的な電気工事費、使用料は出展料（レギュラーブースのみ）に含まれますが、それ以上の容量が必要な装置などを設置される場合、また、アカデミア・ベンチャー展示の方で電源を希望される場合は、別途追加工事費、使用料をご負担いただきます。



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

制限事項等

- 1) 造形物の高さ制限・・・1.8m とします。また、天井張りや屋根等を設けることを禁止します。
- 2) 床工事・・・アンカーボルト等の床工事はできません。カーペットを敷く場合は、ベニア等で養生してから行ってください。また、釘・テープ・のり等も使用できません。
- 3) 床荷重・・・500Kg/m²
- 4) 危険物の持ち込み禁止・・・火災消防条例により、展示場内での次の行為は禁止されています。
 - ・喫煙
 - ・裸火（炎や火花を発生させる施設・ニクロム線等の露出した電熱器・石油ストーブ等）の使用
 - ・石油液化ガス・高圧ガスの持ち込み
 - ・危険物（ガソリン・灯油・マシン油・コンプレッサーオイル等）の持ち込み
 - ・危険物品（核燃料物質・火薬類等）の持ち込み

但し、出品物の実演等のため、やむをえず上記に該当する喫煙や危険物の持ち込みを希望する場合には、消防署に禁止行為解除申請書を提出し、許可を得る必要があります。また、灰皿が配置されている所定の喫煙場所の他は、禁煙です。

保全と責任

出展者は、その出展物の運搬・搬入・展示中の不測の事故による損失、ならびに出展物の運搬・搬入・展示中の不測の事故による損失、ならびに出展物により生じる人体の損害については、各自適切な管理を行ってください。

出展者が被った損失・災害に対して主催者は一切責任を負いません。また、天災・ストライキ等不可抗力による展示会の取り消しの場合、主催者はその責任を負いませんのでご了承ください。各出展者の責任において必要な損害保険をおかけください。

出展に関するご案内内容に対する変更と追加

この開催規定が定めていない事項またはこの開催規定の条項について異議が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。また、本技術展示の目的のため必要と判断される場合は出展者に通知し、この規定を改定あるいは追補いたします。



MEMS Engineer Forum (MEF) 2018
April 25-26 2018
KFC Hall, Ryogoku, Tokyo
<http://www.m-e-f.info/>

お問合せ先

●MEMS Engineer Forum 2018 全般に関するお問合せ

MEF2018 運営事務局

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル 4F

株式会社セミコンダクタポータル

TEL: 03-5733-4971

FAX: 03-5733-4973

email mef_2018@semiconportal.com